

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为关联担保：上海至纯系统集成有限公司（以下简称“系统集成”）、至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）。本次担保为对公司全资及控股子公司提供的担保，不涉及关联担保。

● 本次担保金额及已实际为己提供的担保余额：本次因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项，公司分别与渤海银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签订了《最高额保证协议》（《最高额保证协议之补充/变更合同》）。本次公司为系统集成提供担保金额为65,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为46,958.93万元；本次公司为至微半导体提供担保金额为29,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为71,413.80万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否为反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人系统集成、至微半导体2023年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为81.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为3.50亿元。上述担保事项是基于对业务情况的预计，根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具有的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的关于2024年度授信及担保额度预计的公告（公告编号：2024-038）。

近日，因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项，公司分别与渤海银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签订了《最高额保证协议》（《最高额保证协议之补充/变更合同》）。本次公司为系统集成提供担保金额为65,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为46,958.93万元；本次公司为至微半导体提供担保金额为29,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为71,413.80万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-027

大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第二十三次 会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十三次会议于2024年7月31日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合大楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次监事会由监事会主席胡晓生先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

1. 审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》

监事会认为：本次向控股股东申请借款事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-028）。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2024年7月31日

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-026

大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十六次 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2024年7月31日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合大楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由黄霞女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1. 审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-028）。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2024年7月31日

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-028

大晟时代文化投资股份有限公司 关于向控股股东申请借款 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟向控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）申请不超过人民币6,000万元的借款。

● 唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

● 本次向控股股东借款事项已经公司第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司董事会授权董事长及其授权人士在上述6,000万元的借款额度和期限范围内根据公司及子公司实际情况向控股股东唐山文旅签订具体的借款协议。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-072

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称及是否为关联担保：上海至纯系统集成有限公司（以下简称“系统集成”）、至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）。本次担保为对公司全资及控股子公司提供的担保，不涉及关联担保。

● 本次担保金额及已实际为己提供的担保余额：本次因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项，公司分别与渤海银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签订了《最高额保证协议》（《最高额保证协议之补充/变更合同》）。本次公司为系统集成提供担保金额为65,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为46,958.93万元；本次公司为至微半导体提供担保金额为29,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为71,413.80万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否为反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人系统集成、至微半导体2023年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为81.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为3.50亿元。上述担保事项是基于对业务情况的预计，根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具有的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的关于2024年度授信及担保额度预计的公告（公告编号：2024-038）。

近日，因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项，公司分别与渤海银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签订了《最高额保证协议》（《最高额保证协议之补充/变更合同》）。本次公司为系统集成提供担保金额为65,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为46,958.93万元；本次公司为至微半导体提供担保金额为29,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为71,413.80万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否为反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人系统集成、至微半导体2023年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为81.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为3.50亿元。上述担保事项是基于对业务情况的预计，根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具有的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的关于2024年度授信及担保额度预计的公告（公告编号：2024-038）。

近日，因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项，公司分别与渤海银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签订了《最高额保证协议》（《最高额保证协议之补充/变更合同》）。本次公司为系统集成提供担保金额为65,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为46,958.93万元；本次公司为至微半导体提供担保金额为29,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为71,413.80万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否为反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人系统集成、至微半导体2023年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为81.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为3.50亿元。上述担保事项是基于对业务情况的预计，根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具有的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的关于2024年度授信及担保额度预计的公告（公告编号：2024-038）。

近日，因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项，公司分别与渤海银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签订了《最高额保证协议》（《最高额保证协议之补充/变更合同》）。本次公司为系统集成提供担保金额为65,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为46,958.93万元；本次公司为至微半导体提供担保金额为29,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为71,413.80万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否为反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人系统集成、至微半导体2023年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为81.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为3.50亿元。上述担保事项是基于对业务情况的预计，根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具有的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的关于2024年度授信及担保额度预计的公告（公告编号：2024-038）。

近日，因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项，公司分别与渤海银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签订了《最高额保证协议》（《最高额保证协议之补充/变更合同》）。本次公司为系统集成提供担保金额为65,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为46,958.93万元；本次公司为至微半导体提供担保金额为29,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为71,413.80万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否为反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人系统集成、至微半导体2023年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为81.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为3.50亿元。上述担保事项是基于对业务情况的预计，根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具有的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的关于2024年度授信及担保额度预计的公告（公告编号：2024-038）。

近日，因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项，公司分别与渤海银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签订了《最高额保证协议》（《最高额保证协议之补充/变更合同》）。本次公司为系统集成提供担保金额为65,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为46,958.93万元；本次公司为至微半导体提供担保金额为29,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为71,413.80万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否为反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人系统集成、至微半导体2023年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为81.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为3.50亿元。上述担保事项是基于对业务情况的预计，根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具有的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的关于2024年度授信及担保额度预计的公告（公告编号：2024-038）。

近日，因公司全资及控股子公司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项，公司分别与渤海银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签订了《最高额保证协议》（《最高额保证协议之补充/变更合同》）。本次公司为系统集成提供担保金额为65,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为46,958.93万元；本次公司为至微半导体提供担保金额为29,000万元，截至本公告日累计为己提供担保余额为71,413.80万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否为反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人系统集成、至微半导体2023年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。